

## 창립총회에 갈음하는 공고

한화에어로스페이스 주식회사는 2024년 8월 14일자로 개최된 임시주주총회 특별결의에 따라, 한화에어로스페이스 주식회사가 영위하는 사업 중 시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매를 영위하는 사업부문을 분할하여 한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사(이하 "분할신설회사")를 설립하고, 한화에어로스페이스 주식회사(이하 "분할존속회사")는 존속하기로 결의하였습니다. 위 결의에 의하여 상법 소정의 분할절차를 완료한 후 상법 제530조의11 제1항 및 동법 제527조 제4항에 의해 창립총회에 갈음하여 이사회 결의와 본 공고로써 창립보고총회를 대체하기로 결의하였으므로 이에 분할완료 사실을 아래와 같이 각 주주들께 보고합니다.

- 아 래 -

### 1. 분할의 내용

가. 분할의 방법 : 상법 제 530 조의 2 내지 제 530 조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할되는 회사의 주주가 분할신설회사의 주식을 배정받는 단순인적분할의 방법으로 한다.

구분	회사명	사업부문	비고
분할존속회사	한화에어로스페이스 주식회사	항공기 가스터빈 엔진 및 구성품, 자주포, 장갑차, 우주발사체, 위성시스템 등의 생산 및 판매와 IT 기술을 활용한 서비스 제공업 등을 영위하는 사업 부문	상장법인
분할신설회사	한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사	시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매하는 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 영위하는 사업부문 (분할대상사업부문)	상장법인

나. 분할기일 : 2024년 9월 1일

다. 상법 제530조의9 제1항의 규정에 의하여 분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전의 분할회사 채무에 대하여 연대책임을 부담한다.

## 2. 분할 진행경과

### 가. 일정

구 분	일 자
분할계획서 승인을 위한 이사회결의일	2024년 4월 5일
주요사항보고서 제출일	2024년 4월 5일
증권신고서 제출일	2024년 6월 28일
분할주주총회를 위한 주주확정일	2024년 6월 28일
주주총회 소집공고 및 통지일	2024년 7월 30일
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2024년 8월 14일
주식병합 공고 및 통지일	2024년 8월 14일
신주 배정 기준일	2024년 8월 30일
분할기일, 분할보고총회 갈음 이사회 결의	2024년 9월 1일
창립총회 갈음 이사회 결의, 공고일, 분할등기 신청일(예정)	2024년 9월 2일
변경상장 및 재상장일(예정)	2024년 9월 27일

나. 분할회사의 사업 중 시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매를 영위하는 사업부문 및 이에 부수하는 업무와 이에 귀속되는 모든 자산, 부채, 권리 및 의무는 분할계획서에서 정하는 바에 따라 분할기일인 2024년 9월 1일자로 신설회사인 한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사로 이전되었음.

**2024년 9월 2일**

**한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사**

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6

대표이사 안 순 흥